

株式会社東京精密 平成31年(2019年)3月期 第1四半期決算概要

2018年8月10日
株式会社東京精密
証券コード 7729

◆ 将来の事象に係わる記述に関する注意

- 本プレゼンテーション資料で提供する情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- 従って、今後の当社の実際の業績が、本プレゼンテーション資料における記述と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

◆ 表記データについて

- 注記がある場合を除き、半導体製造装置セグメントを「半導体」、精密計測機器セグメントを「計測」と記載します。
- 本プレゼンテーション資料に記載されている金額や比率の情報は、注記がある場合を除き、億円またはパーセントによる要約表示を行っております。その為、内訳の計が、合計と一致しない場合があります。

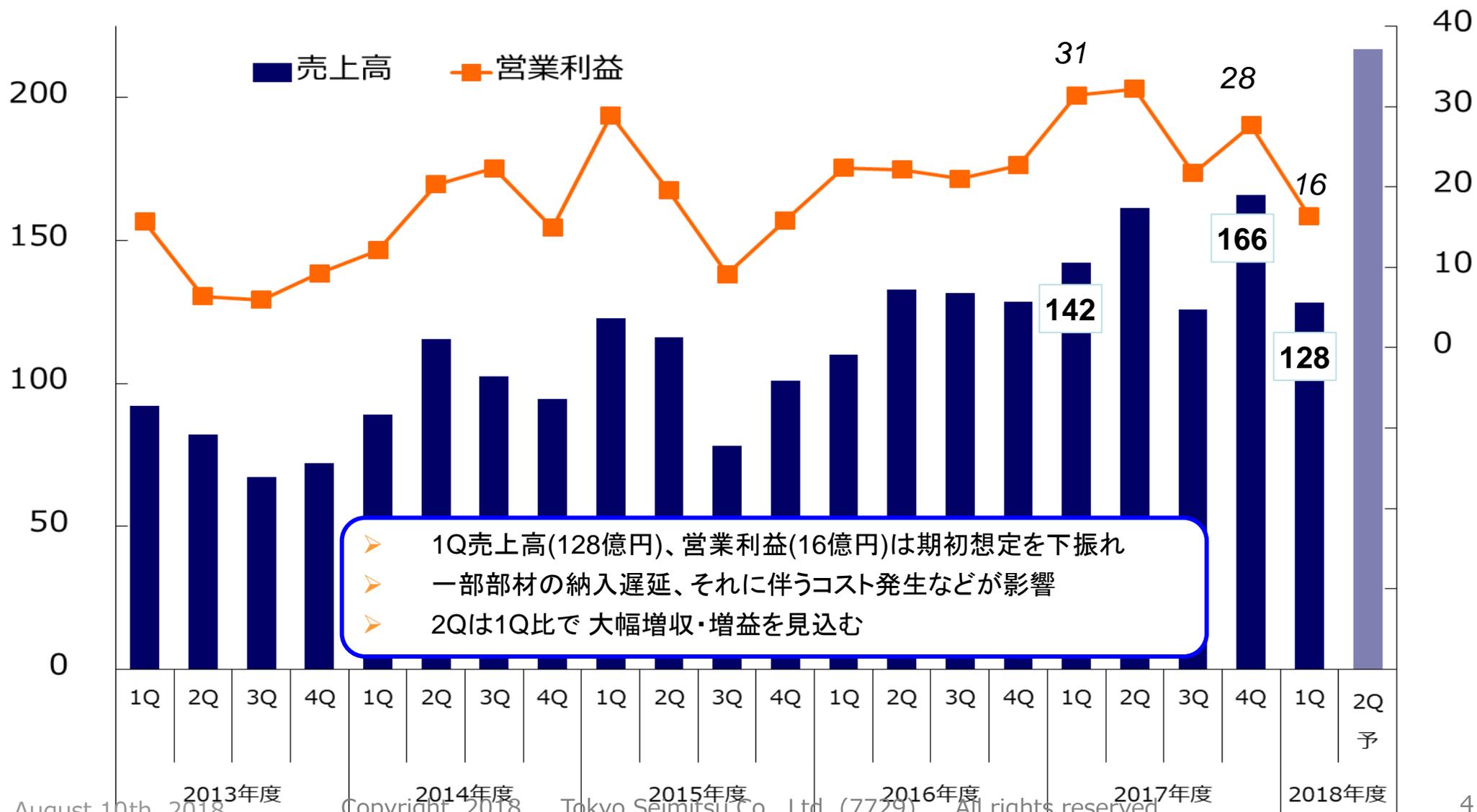
◆ 監査について

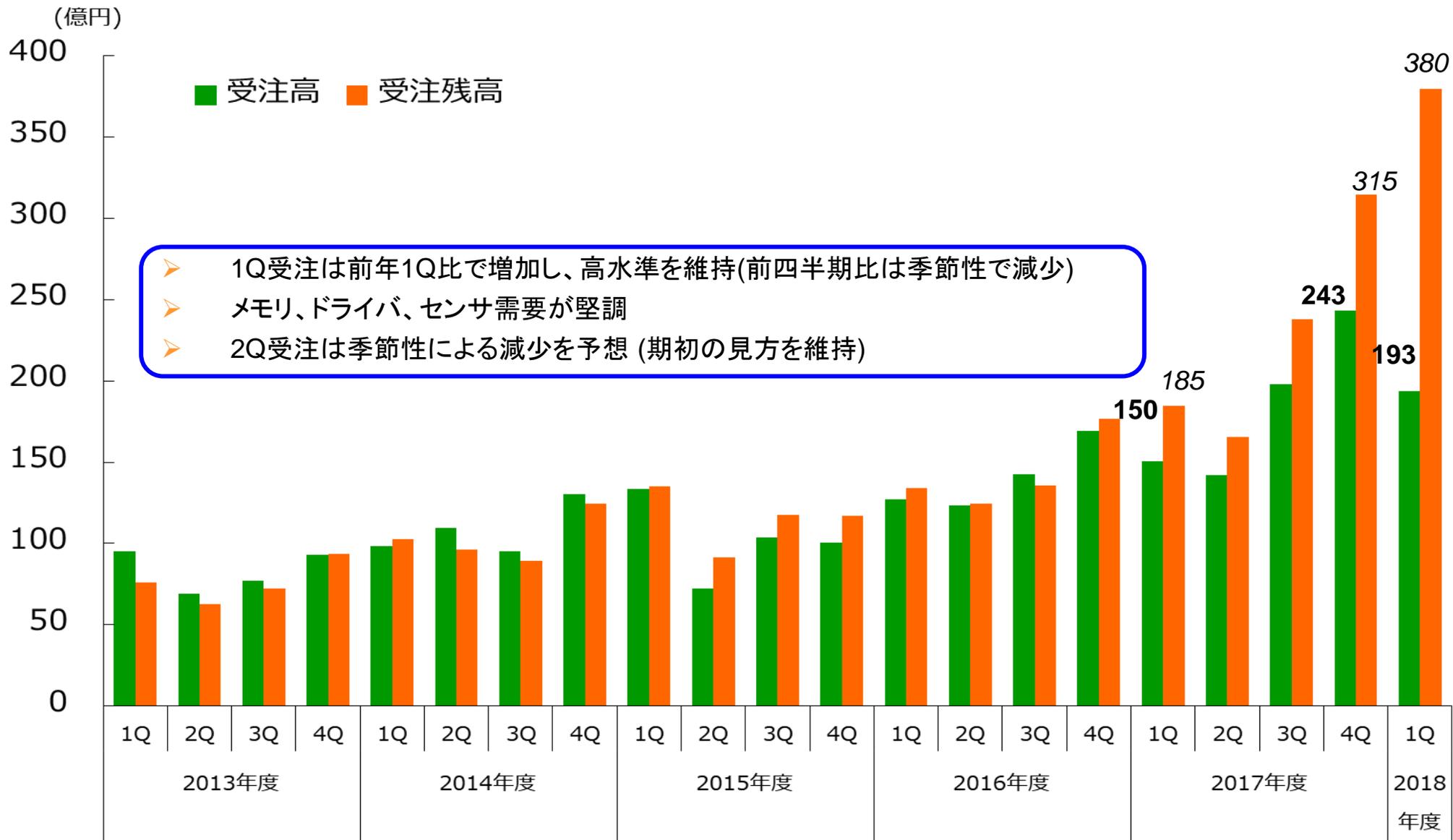
- 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

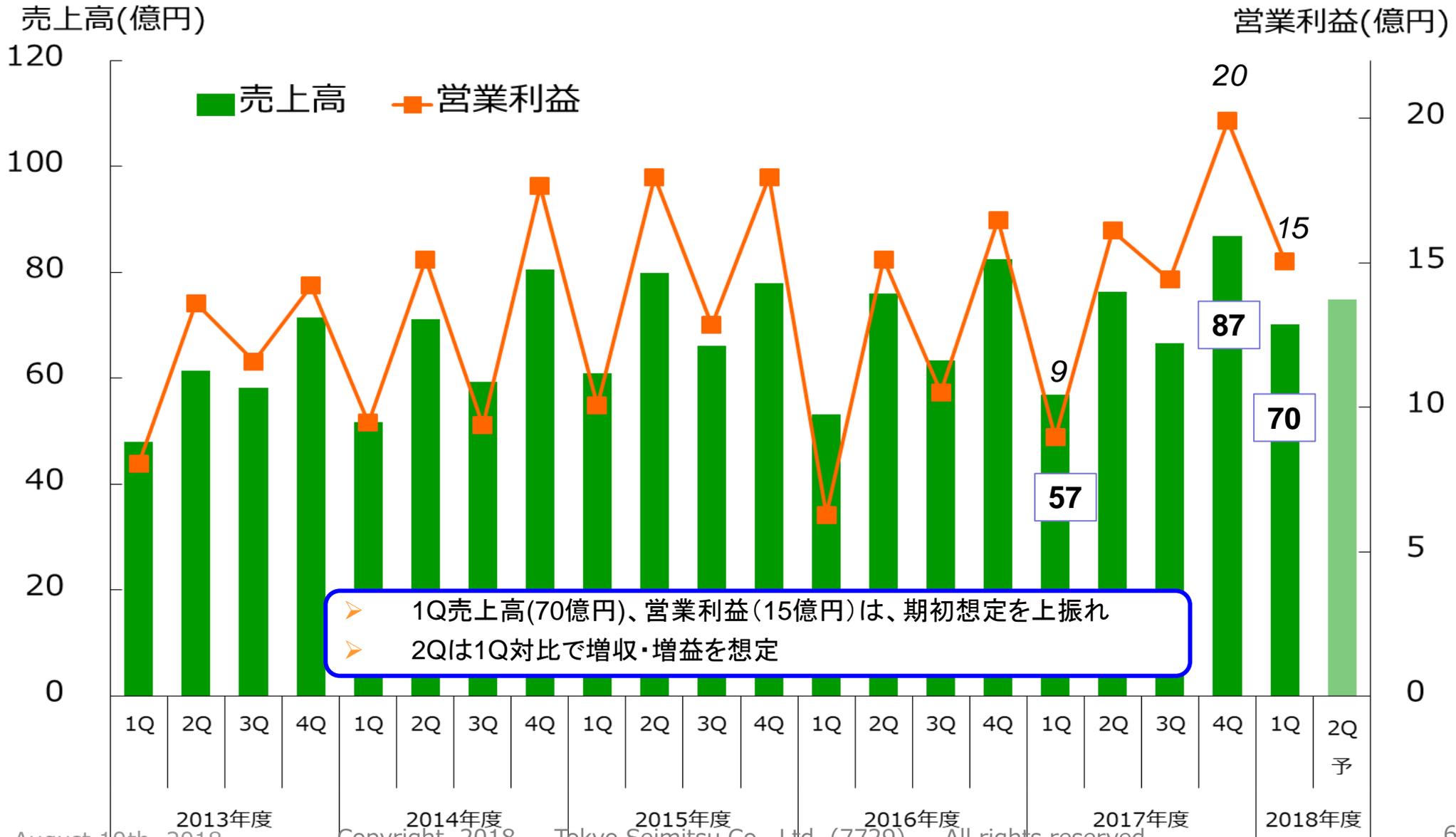
単位: 億円	2017年度				2018年度		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前四半期比 Q/Q	前年同期比 Y/Y
売上高	199	238	192	253	198	-22%	-0%
半導体製造装置	142	161	126	166	128	-23%	-10%
計測機器	57	76	67	87	70	-19%	+23%
営業利益	40	49	36	48	31	-34%	-22%
半導体	31	32	22	28	16	-41%	-48%
同率	22%	20%	17%	17%	13%	-	-
計測	9	17	14	20	15	-24%	+68%
同率	16%	22%	22%	23%	21%	-	-
経常利益	41	49	36	46	34	-28%	-19%
親会社株主に帰属する 当期純利益	29	35	26	38	26	-32%	-12%

売上高(億円)

営業利益(億円)

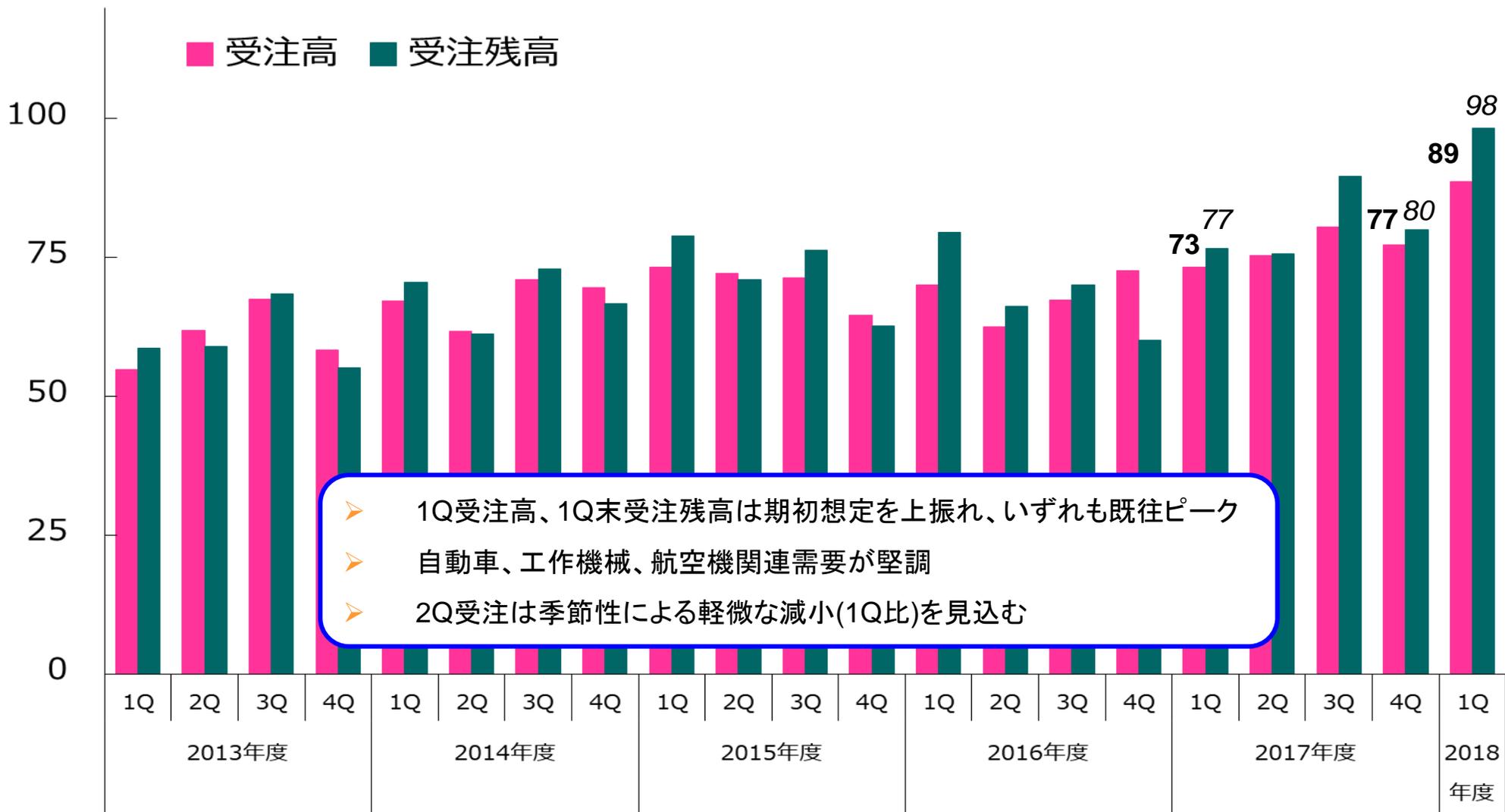






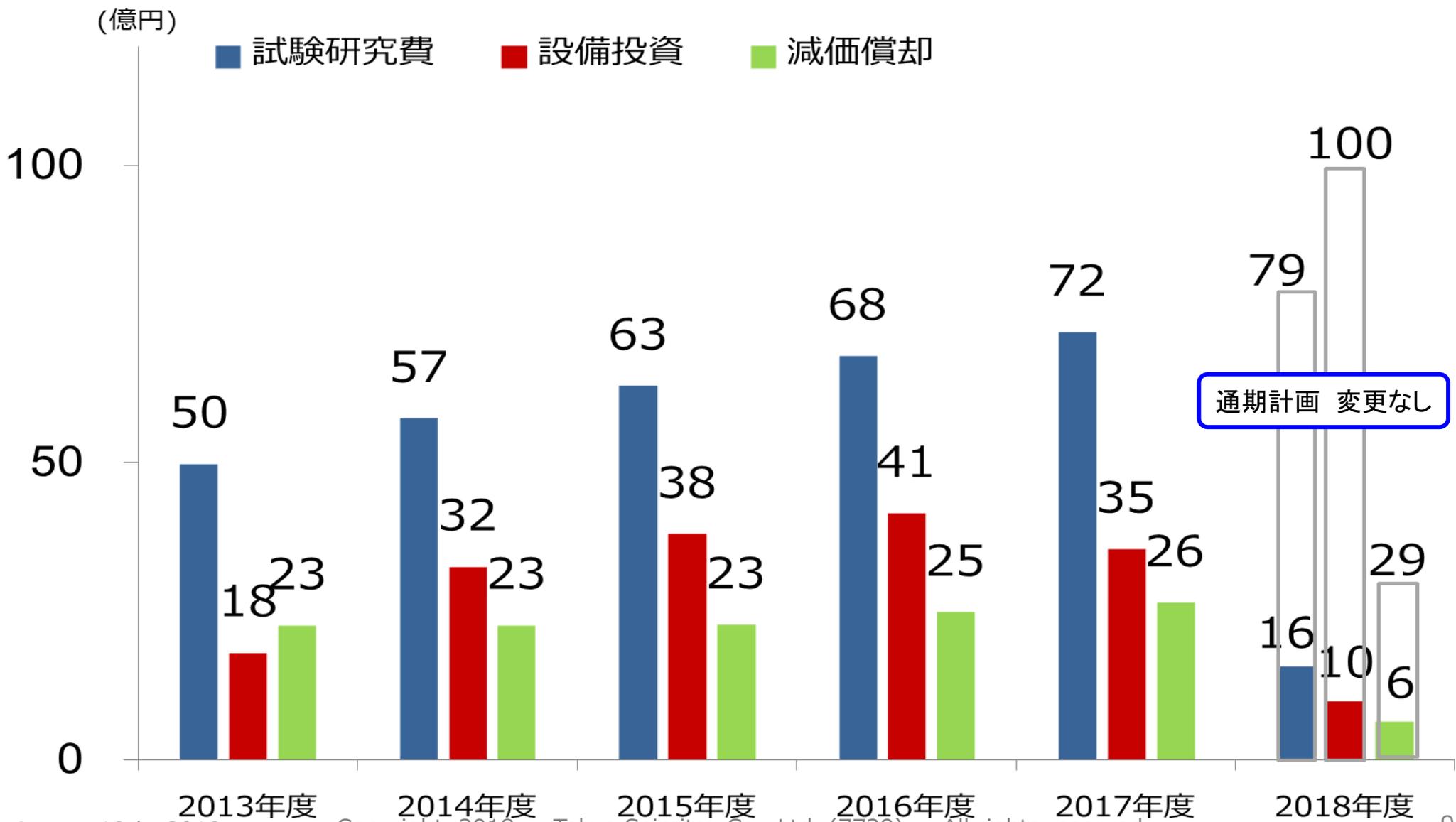
(億円)

■ 受注高 ■ 受注残高



- 1Q受注高、1Q末受注残高は期初想定を上振れ、いずれも既往ピーク
- 自動車、工作機械、航空機関連需要が堅調
- 2Q受注は季節性による軽微な減小(1Q比)を見込む

資産 (億円)	18/3末	18/6末	増減	負債/純資産 (億円)	18/3末	18/6末	増減
現預金	372	369	- 3	支手・買掛金, 電子記録債務	219	236	+18
受取手形・ 売掛金・ 電子記録債権	334	300	- 35	短期借入金	13	13	±0
在庫	223	267	+44	その他	96	81	- 15
その他	20	9	- 11	流動負債計	328	331	+3
流動資産計	950	945	- 5	固定負債計	7	7	- 0
固定資産計	379	381	+2	負債計	335	338	+3
資産合計	1,329	1,326	- 3	純資産	994	988	- 5
				負債・純資産合計 (内有利子負債)	1,329 (13)	1,326 (14)	- 3 (+0)



単位: 億円	2018年度		前回予想対比(増減)	
	上期予想	通期予想	上期予想	通期予想
売上高	490	980	+ 8	+ 30
半導体製造装置	345	684	+ 8	+ 30
計測機器	145	296	± 0	± 0
営業利益	85	175	- 12	- 10
経常利益	85	175	- 12	- 10
親会社株主に帰属する 当期純利益	64	128	- 5	- 3

- 主に半導体の需要増と、部材調達価格の上昇、製品・仕掛在庫の想定以上の増加に伴う会計影響等により、2018年5月15日に公表した業績予想を修正
- 配当予想の修正はなし



<http://www.accretech.jp/>